

## 科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成 25年5月 30日現在

機関番号: 57501 研究種目:基盤研究(C) 研究期間:2010~2012 課題番号: 22560099

研究課題名(和文) ナノ結晶粒創製-切削摩擦加工法の提案と材料評価

研究課題名(英文) Suggestion of a cutting friction working process to form the Nano-crystal-grained structure—and characteristic evaluation.

#### 研究代表者

薬師寺 輝敏 (YAKUSHIJI TERUTOSHI ) 大分工業高等専門学校・機械工学科・教授

研究者番号:90210228

研究成果の概要(和文):様々な製品の旋盤加工最終段階において、形状を整えるのと同時に、摩擦によって強歪加工を行うことで表面にナノ結晶粒を創生し、疲労強度を向上させるための研究を行った。特許出願の特殊形状チップを用いた切削摩擦加工を行うことによって、S45C調質材、S45C焼きなまし材および、Ti-6Al-4V合金の表面に微細結晶粒を創生し、回転曲げ疲労強度を大幅に向上させることに成功した。

研究成果の概要(英文): In order to form Nano-crystal-grained structure on the surface and to raise the Fatigue strength , study which performs severe plastic deformation (SPD) at the final stage of lathe turning was carried out . By cutting friction working process which uses the chip of special shape, the ultrafine- grained structure was formed on the surface of the heat treated 0.45% carbon steel , the annealed 0.45% carbon steel and the Ti-6Al-4V alloy. The rotary bending fatigue strength of those materials improved greatly.

### 交付決定額

(金額単位:円)

|         |             |             | (並以一下:11)   |
|---------|-------------|-------------|-------------|
|         | 直接経費        | 間接経費        | 合 計         |
| 2010 年度 | 3. 200, 000 | 960, 000    | 4, 160, 000 |
| 2011 年度 | 500, 000    | 150, 000    | 650, 000    |
| 2012 年度 | 100, 000    | 30, 000     | 130, 000    |
| 年度      |             |             |             |
| 年度      |             |             |             |
| 総計      | 3, 800, 000 | 1, 140, 000 | 4, 940, 000 |

研究分野: 工学

科研費の分科・細目:機械工学,機械材料・材料力学

キーワード:ナノ結晶粒

#### 1. 研究開始当初の背景

ECAP ( Equal-Channel Angular Pressing) 法や, ARB (Accumulative Roll Bonding) 法, HPT (High Pressure Torsion) 法などの形状不変加工1) と呼ばれる強歪加工による微細結晶粒創生技術は大量生産に

莫大なコストがかかるため実用化はきわめて困難であり、当面は微小な部品等へ、一種の高機能材料として実用化を始めるほかは無い.一方、工業的にはショットピーニング、ドリル穴加工、切削加工、研削加工などの機械加工によって部品表層は超強加工を受け、

鉄鋼材料では厚さ数ミクロン程度の表層でナノ結晶組織が生成することが最近見出されている。申請者は機械加工を制御して部品表層にナノ結晶粒を生成させることを利用した新しい表面改質技術が実用化に最も近いと考えて研究を始めた。

#### 2. 研究の目的

様々な製品の旋盤加工最終段階において 切削摩擦加工を行い、形状を整えるのと同時 に、耐摩耗性と疲労強度を格段に上げる技術 を確立することが研究の目的である.この目 的を達成するために以下の事項を明らかに する.

- (1)表面精度がよく欠陥の無い加工層を作るための切削摩擦技術の確立
- (2) ナノ結晶粒生成メカニズムの解明と摩擦加工適応材料範囲の拡大
- (3) 切削摩擦加工によって表面にナノ結晶 粒層を創生した材料の疲労特性改善効果の 検証

#### 3. 研究の方法

目的(1)については摩擦加工バイトの形状や摩擦条件を検討し、表面精度がよく欠陥の無い加工層を作るための摩擦条件の確立を図る.摩擦加工は単なる摩擦ではなく、最終的には切粉を出しながら摩擦加工を行う切削摩擦加工によって、製品の寸法精度を維持しながら表面ナノ結晶粒を作り出すことが出来るようにする.

目的(2)については生地組織の違う様々な材料に摩擦加工を行うことで、ナノ結晶粒創製のメカニズム解明を図るとともに、摩擦加工による表面改質に適した材料用件を絞り込む.目的(3)については、切削摩擦加工を行った試験片について回転曲げ疲労試験を行う.

## 4. 研究成果

## (1)ナノ結晶粒創成用摩擦加工チップ形状 の検討

摩擦加工で欠陥ができるメカニズムには次の2通りがあることを解明した.1つは内部欠陥を生じさせるメカニズムで,図1に示すように摩擦チップの送り方向側で材料の盛り上がりが起こり,これをチップで押しつぶす時に表面直下に空洞ができる現象である.

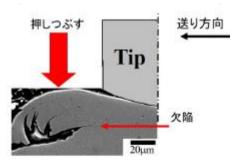


図 1 内部欠陥生成機構

今一つは表面精度を下げるメカニズムである。摩擦加工で被加工物表面が凹凸に荒れ、盛り上がった部分が剥がれてチップの図2に示す部位に付着し、この付着物で加工物が摩擦されることで表面はさらに荒れた形状となる。またこの付着物が剥がれるとき工具との間を通過し被加工物に大きな凹みを生じさせることが明らかとなった。

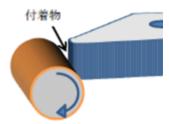
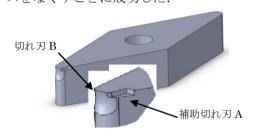


図 2 金属片付着位置

前者を解決するためにチップの送り方向に切れ刃を配置し(図3の A)、必要以上に盛り上がった部分を削り落としながら摩擦加工を行えるようにした。このことで、表面直下内部に空洞ができることを抑えた。後者を解決するために、チップ先端の形状を鼓型とし、チップ上面(図3のB)が被加工材の余分な突出物を削り取るようにした。この形状を用い チップと被削材の位置関係を調整することにとって、付着物が付着するすペースをなくすことに成功した。



## (2) 表面を切削摩擦加工した S45C 調質材 の表面組織と回転曲げ疲労特性

S45C 調質材に摩擦加工を施すことによっ て表面にナノ結晶粒層を生成し、疲労強度を 向上させるこが報告されているが、表面に欠 陥が生じ、図4の○マークのデータに示すよ うに疲労強度にばらつきがあることが問題 視されていた. この原因は摩擦加工面にでき た欠陥であり、これを解消するために考案さ れた前述のチップを用いて切削摩擦加工を 行った試験片について回転曲げ疲労試験を 行った結果を図4に●で示している. 切削摩 擦加工材の疲労限度は 860MPa で、未加工材 の疲労限度 630MPa より約 37%向上した. こ れまでの摩擦加工材の結果と比較して疲労 寿命のばらつきが非常に少なくなっており, 新しく考案したチップで内部欠陥が生じに くくなっていることが分かる.

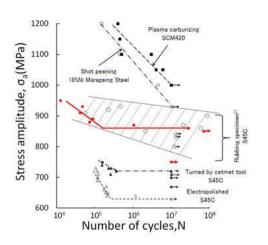


図4 S45C 調質鋼切削摩擦加工材の回転曲 げ疲労強度

# (3) 表面を切削摩擦加工した S45C 焼きなまし材の表面組織と回転曲げ疲労特性

第一段階として前節に記述したように、素材の硬さが比較的高い S45C 調質材材料で切削摩擦加工の効果が確認されたので、次のステップとして素材硬さの低い S45C 焼なまし材に対して切削摩擦加工を行い、その効果を確かめた。その結果、最表面から 10μm 程度において 500nm 程度の微細結晶粒が部分的に生成され、直径 500nm 程度の微細なセメンタイトも観察された。表面のビッカース硬さは素材の約3.9倍に向上し、また、

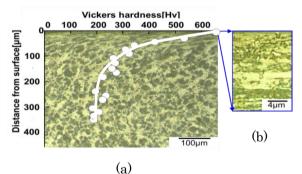


図5 S45C 焼きなまし材切削摩擦加工材の ミクロ組織と表面からの硬さ分布

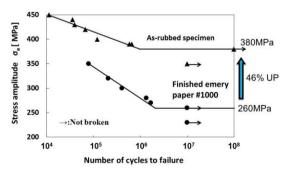


図 6 S45C 焼きなまし鋼切削摩擦加工材の 回転曲げ疲労強度

加工の影響範囲は表面からおよそ最表面からおよそ  $250\mu m$  程度であった(図 5 (a)および(b)). 疲労試験の結果 S45C 焼きなまし材未加工材の疲労限度は 260MPa であるのに対し,切削摩擦加工材の疲労限度は 380MPa と約 46%向上した.また,疲労寿命のばらつきは非常に少ない結果が得られた(図 6 ).

# (4) 摩擦加工を施した Ti-6Al-4V 合金の表面組織と回転曲げ疲労特性

宇宙・航空産業を中心に幅広い分野で使用 されている Ti-6Al-4V 合金の疲労強度は表面 性状に著しく影響されることが知られてお り、単純なガス窒化処理やショットピーニン グ等では疲労強度を向上させることはでき ないことが報告されている. このような背景 から、本研究の最終段階として、Ti-6Al-4V 合金に切削摩擦加を施し疲労強度向上が見 られるのかを検証した. その結果, 補助切れ 刃を設けたチップによる摩擦加工によって, 従来の摩擦加工で問題となっていた欠陥の 発生を抑え、これにより表面から深さ約20 μmまで微細組織を形成し、最表層に500nm 程度のβ粒を形成した(図7). また,表面 のビッカース硬さは素材の約1.4倍に向上し、 加工の影響歯には表面から 20um 程度であっ た (図8).

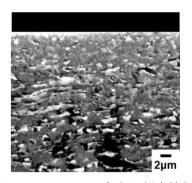


図7 Ti-6Al-4V 合金切削摩擦加工材の加工 組織断面 SEM 写真

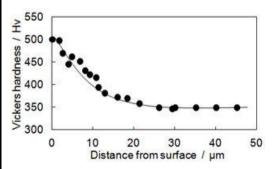


図8 Ti-6Al-4V 合金切削摩擦加工材の表面 から深さ方向の硬さ分布

Ti-6Al-4V 合金切削摩擦加工材の回転曲げ疲労では有限寿命域での応力で大幅に疲労寿命が向上した. しかし, 10<sup>7</sup> 回を超えた長度 命域では未加工材と同じ程度の疲労限度となった (図 9). 長寿命域の破壊は, ほとんどが加工層よりも深い位置にある α 粒の割れを起点とするフィッシュアイ破壊であることが背景にある (図 10). すなわち, 切削摩擦加工で表面層は強化できたものの, 長寿合域では加工層とは無関係な部分を起点とする内部破壊であることから, 未加工材と差がない結果となった. 表面改質の困難ない結果となった. 表面改質の困難ない結果となった. 表面改質の困難ないに6Al-4V 合金において疲労強度改善が見られたことは意義のある結果である.

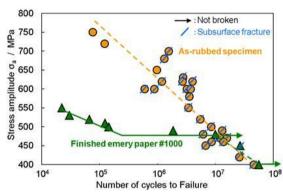


図9 Ti-6Al-4V 合金切削摩擦加工材の回転 曲げ疲労強度

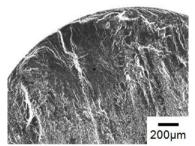


図 10 フィッシュアイ破壊破面 (σ<sub>a</sub>=700MPa, N∈1.56×10<sup>6</sup>)

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

#### 〔雑誌論文〕(計6件)

- ① 薬師寺輝敏, 鈴木健太郎, 清水利弘, 戸 高義一, 神志那薫, 中村裕紀, 中島正貴, 摩擦加工を受けた S45C の回転曲げ疲労 特性の解明, 砥粒加工学会誌, 査読有, 56 巻 2 号, (2012) pp. 112-117
- ② M. Oka , Y. Tsuchida, <u>T. Yakushiji</u>, M. Enokizono, Fatigue Evaluation of Low Carbon Steel by Means of the Inductance Method Using a Pancake-Type Coil, Journal of the

- Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics, 査読有, Vol. 20, No. 2, 2012(6), pp.514-519
- ③ K. Kamil, M. Goto, S. Z. Han, K. Euh, <u>T. Yakushiji</u> and Y. Tatsukawa1,Effect of Pre-stressing on the Growth Direction of Surface Cracks in Ultrafine Grained Copper , Proceedings of 4th international conference on crack path,(CP2012) 查読有,(2012-9) pp.123-134
- ④ M. Goto, K. Kamil, S. Z. Han, K. Euh, <u>T. Yakushiji</u>& N. Kawagoishi, Change in surface states of ultrafine grained copper due to cyclic stresses, WTT Transactions on Engineering Sciences, 查読有, Vol. 71.(2011), pp. 135-146.
- 5 N. Teshima, T. Yakushiji, M. Goto, Y. Ando. Kamil, S. Z. Han, Kawagoishi, Fatigue damage ultrafine formation process of grained oxgen-free and deoxidized low-phosphorous copper International Jouranal of Modern Physics B, 查読有, Vol. 24 (2010-5), pp. 2506-2511
- 後藤真宏,安藤吉則,韓 承博,手島規博,<u>薬師寺輝敏</u>,金祥植,超微細粒銅平滑材のき裂進展挙動と疲労破面,機械学会論文集,査読有,76-765,A(2010-5),pp. 70-76

## 〔学会発表〕(計15件)

- ① 中川文紀 , <u>薬師寺輝敏</u>, 表面を摩擦加工した S45C 焼きなまし材の回転曲げ疲労特性, 日本機械学会九州支部第 66 期総会講演会, 2013 年 03 月 13 日, 九州産業大学
- ② K. Kamil, M. Goto, S. Z. Han, K. Euh, <u>T. Yakushiji</u> and Y. Tatsukawa1, Effect of Pre-stressing on the Growth Direction of Surface Cracks in Ultrafine Grained Copper, 4th international conference on crack path, 19th September 2012, Villa Irland Hotel Gaeta, Italy
- ③ 薬師寺 輝敏,渡部 杏伍,後藤 真宏, 戸高 義一,摩擦加工を施した Ti-6Al-4V 合金の表面組織と回転曲げ疲労特性,第 20回機械材料・材料加工技術講演会,2012年12月02日,大阪工業大学大宮キャンパス
- ④ 立川 裕也,後藤 真宏,手島 規博,山内 康太郎,Kamil Kusno,薬師寺輝敏,強 変形加工により形成された銅の微細組織 と疲労強度,第20回機械材料・材料加工 技術講演会,2012年12月02日,大阪工 業大学大宮キャンパス
- ⑤ 薬師寺輝敏, 旋盤を使用して表面改質を

行うための切削摩擦加工チップ,九州沖 縄地区国立高専新技術マッチングフェア, 2012年10月25日,福岡マリンメッセ

- ⑥ 中川文紀,<u>薬師寺輝敏</u>,摩擦加工した S45C 焼鈍し材の疲労特性,日本機械学 会九州学生会,第43回卒業研究発表講演 会,2012年3月12日,佐世保工業高等 専門学校
- ⑦ 渡部杏伍,<u>薬師寺輝敏</u>,表層に微細結晶粒を有するTi合金の回転曲げ疲労特性,日本機械学会九州学生会,第43回卒業研究発表講演会,2012年3月12日,佐世保工業高等専門学校
- 8 佐藤一樹, 薬師寺輝敏, 大山英人, チタン合金予ひずみ材の回転曲げ疲労特性, 第21回九州沖縄地区高専ファーラム, 2012年12月3, 大分工業高等専門学校
- ⑨ 佐藤一樹,薬師寺輝敏,大山英人,逸見義男,チタン合金予ひずみ材の回転曲げ疲労特性,軽金属学会第121回秋季大会,2011年11月12日,早稲田大学西早稲田キャンパス
- ⑩ 渡部杏伍,薬師寺輝敏,戸高義一,表層に微細結晶粒を有する Ti 合金の回転曲げ疲労特性,軽金属学会第121回秋季大会,2011年11月12日,早稲田大学西早稲田キャンパス
- ① 薬師寺輝敏,レプリカ法による表面観察で明らかにされた事,M&M2011 材料力学カンファレンス講演会,2011 年 7 月 18日,九州工業大学
- ① 横尾勇治,後藤真宏,<u>薬師寺輝敏</u>,立川裕 出,KUSNO KAMTL,皮能石 紀雄,超微細粒 銅のき裂進展挙動に及ぼす応力レベルの 影響,日本機械学会九州支部宮崎講演会, 2011年9月30日,宮崎大学木花キャン パス
- ① 渡部杏伍, 薬師寺輝敏, Ti 合金の表面ナノ結晶粒創製と疲労特性, 日本機械学会 九州学生会第 42 回卒業研究発表講演会 2011 年 3 月 11 日, 大分工業高等専門学校
- 4 横尾勇治,後藤真宏,薬師寺輝敏,韓承博,微小孔を有する超微細流銅平滑材の微小き裂進展挙動,日本機械学会中国四国支部・九州支部合同企画 2010 年 10 月16 日,徳島大学
- ① 神志那 薫, 戸高義一, 梅本実, 薬師寺 輝敏, 摩擦加工により形成した表層 ナノ結晶粒組織をもつ S45C 調質材の回 転曲げ疲労特性, 日本鉄鋼協会秋季 講演大会, 2010年9月26日, 北海道大 学 札幌キャンパス,

[産業財産権]

〇出願状況(計1件)

名称:切削摩擦加工用チップ

発明者:薬師寺輝敏

権利者:独立行政法人国立高等専門学校機構

種類:特許

番号:特願 2012-074218 出願年月日:24年3月28日

国内外の別:国内

- 6. 研究組織
- (1)研究代表者

薬師寺 輝敏 (YAKUSHIJI TERUTOSHI) 大分工業高等専門学校・機械工学科・教授 研究者番号:90210228

(2)研究分担者

)

研究者番号:

(3)連携研究者

戸高 義一 (TODAKA YOSHIKAZU) 豊橋科学技術大学・機械工学系・准教授 研究者番号:50345956